## Исследование фотоемкости диодов из кремния, легированного ванадием

© Х.Т. Игамбердиев, А.Т. Мамадалимов, Р.А. Муминов, Т.А. Усманов, Ш.А. Шоюсупов

Национальный университет Узбекистана им. М. Улугбека, 700174 Ташкент, Узбекистан

(Получена 12 марта 2002 г. Принята к печати 28 марта 2002 г.)

Фотоемкостным методом определены уровни ванадия в *n*- и *p*-Si. Показано, что в *n*-Si ванадий создает уровни только в верхней части запрещенной зоны с энергиями ионизации порядка  $E_c - 0.21$ ,  $E_c - 0.52$  эВ, в то время как в *p*-Si — как в верхней, так и в нижней частях запрещенной зоны:  $E_c - 0.26$ ,  $E_v + 0.31$ ,  $E_v + 0.42$ ,  $E_v + 0.52$  эВ. Установлено, что для всех уровней ванадия сечения фотоионизации для электронов больше, чем для дырок. Показано, что концентрация электрически активных центров ванадия в *n*-Si и *p*-Si зависит как от концентрации примесей с мелкими уровнями, так и от времени диффузии ванадия в Si.

Уровни ванадия кремния исследованы сравнительно слабо [1–4]. Энергии ионизации уровней по данным различных авторов приведены на рис. 1, *а*. Далее приведены результаты исследований свойств кремния, легированного ванадием фотоемкостным методом.

Легирование кремния марок КЭФ и КДБ с удельным сопротивлением  $\rho = 5-100 \,\mathrm{OM} \cdot \mathrm{cm}$  производилось диффузионным методом из напыленного слоя ванадия на поверхность кремния при  $T = 1200-1250^{\circ}\mathrm{C}$  в течение 2-20 ч с последующим охлаждением в воздухе (~ 10 град/с). Коэффициент диффузии V меняется в интервале  $3.4 \cdot 10^{-11}-4.4 \cdot 10^{-10} \,\mathrm{cm}^2/\mathrm{c}$  при изменении температуры от 1100 до 1250°C [5]. Удельное сопротивление *n*- и *p*-Si после диффузии ванадия незначительно возрастало. Это показывает, что при введении ванадия в кремнии образуются как акцепторные, так и донорные уровни.

В качестве выпрямляющих контактов для образцов из n-Si $\langle V \rangle$  были использованы барьеры Шоттки, полученные после диффузии ванадия. Барьеры Шоттки были получены путем напыления золота в вакууме на поверхности n-Si. В образцах из p-Si предварительно изготавливались p-n-переходы путем диффузии фосфора при температуре 1250°C в течение 30 мин. При этом глубина залегиная p-n-переходов не превышала 3-4 мкм. Параметры и концентрации уровней определялись из измерений фотоемкости (ФЕ) [6,7].

Концентрация электрически активных центров ванадия зависит от типа проводимости исходного кремния. Мы наблюдали, что в *p*-Si с ростом концентрации бора концентрация центров ванадия уменьшается, а в *n*-Si с увеличением концентрации фосфора концентрация центров V растет.

На рис. 2 приведены спектры ФЕ диодов из *n*-Si $\langle V \rangle$ . Измеренные значения приращения емкости  $\Delta C$  были пересчитаны в концентрацию заряженных центров ванадия *N* стандартным методом. Видно, что ванадий образует в верхней половине запрещенной зоны три уровня с энергиями ионизации  $E_c - 0.21$ ,  $E_c - 0.32$ ,  $E_c - 0.52$  эВ (рис. 1, *b*). С увеличение времени диффузии общая концентрация ванадия возрастает. Индуцированная ФЕ [7] во всех измеренных диодах из *n*-Si $\langle V \rangle$  не наблюдалась, т. е. в нижней половине запрещенной зоны уровни либо отсутствуют, либо сечение захвата дырок на них менее  $10^{-19}$  см<sup>2</sup>.

Измерение кинетики нарастания ФЕ при освещении из области примесного поглощения позволило определить спектральную зависимость сечений фотоионизации  $\chi$  для уровней ванадия. Согласно теории Луковского [8],

$$\chi \propto (h\nu - \Delta E_{\rm opt})^{3/2}/(h\nu)^3$$



Рис. 1. Энергии ионизации уровней ванадия в кремнии: а — данные из работ [1-4]; b — результаты данной работы.

и, следовательно,

$$\chi^{2/3}(h\nu)^2 \propto h\nu - \Delta E_{\rm opt}.$$

Экстраполяция функции  $\chi^{2/3}(h\nu)^2 = f(h\nu)$  к нулю позволяет определить энергию ионизации глубокого уровня  $\Delta E_{opt}$ . На рис. З показаны такие зависимости для  $\chi_n$  и  $\chi_n + \chi_p$ , измеренные в *n*-Si;  $\chi_n$  и  $\chi_p$  — сечения захвата фотонов примесным центром при испускании электрона и дырки соответственно. Из рисунка вид-



**Рис. 2.** Спектры фотоемкости диодов из *n*-Si $\langle V \rangle$  при временах диффузии, ч: 1 - 2, 2 - 10, 3 - 20. T = 77 K.



Рис. 3. Зависимости  $\chi^{2/3}(h\nu)^2 = f(h\nu)$  для уровней ванадия в *n*-Si с энергией ионизации  $E_c - 0.32$  эВ и  $E_c - 0.52$  эВ (*1* и 2 соответственно).



**Рис. 4.** Спектры фотоемкости (1, 2, 3) и индуцированной фотоемкости (1', 2', 3') диодов из *p*-Si(V) при временах диффузии, ч: *I*, *I'* — 2; *2*, *2'* — 10; *3*, *3'* — 20. *T* = 77 K.

но, что экспериментальные зависимости  $\chi(h\nu)$  хорошо согласуются с теорией [8]. Экстраполяция дает значения  $\chi$  для переходов  $E_c - 0.32$  эВ и  $E_c - 0.52$  эВ в зону проводимости для уровня  $E_c - 0.32$  эВ в области  $0.32 < h\nu < 0.45$  эВ  $\chi_n = 10^{-17} - 10^{-16}$  см<sup>2</sup>, для уровня  $E_c - 0.52$  эВ с учетом двойных оптических переходов  $\chi_n + \chi_p = 10^{-17} - 1.02 \cdot 10^{-16}$  см<sup>2</sup>. Возрастающая зависимость  $N(h\nu)$  в диодах из n-Si $\langle V \rangle$  обусловлена тем, что для уровней ванадия характерно соотношение  $\chi_n \gg \chi_p$ .

Измерения спектров ФЕ показали, что ванадий в нижней половине запрещенной зоны *p*-Si создает уровни с энергией ионизации  $E_v + 0.31$  эВ,  $E_v + 0.42$  эВ и  $E_v + 0.52$  эВ, причем уровень  $E_v + 0.31$  эВ образуется при диффузии в течение 10 ч (рис. 4). При более длительной диффузии (20 ч) данный уровень в спектре ФЕ отсутствует и одновременно повышается концентрация уровней  $E_v + 0.42$  эВ и  $E_v + 0.52$  эВ. Анализ спектров ФЕ *p*-Si $\langle V \rangle$  показывает, что для уровня  $E_v + 0.52$  эВ также характерно соотношение  $\chi_n > \chi_p$ . Это следует из наблюдения спадающих участков в зависимости  $\Delta C(hv)$ в спектрах ФЕ [7,9]. Уровни в верхней половине запрещенной зоны, которые обнаруживаются при измерении индуцированной ФЕ в *p*-Si $\langle V \rangle$ , имеют энергию ионизации, равную  $E_c - 0.26$  эВ.

В целом из результатов исследования спектров  $\Phi E$ и индуцированной  $\Phi E$  в диодах из *n*- и *p*-Si $\langle V \rangle$  можно сделать заключение, что действительно для всех уровней ванадия характерно соотношение  $\chi_n > \chi_p$ .

## Список литературы

- [1] J.-W. Chen, A.G. Milnes. Ann. Rev. Mater. Schi., **10**, 157 (1980).
- [2] H. Lemke. Phys. St. Sol. (a), **64** (2), 549 (1981).
- [3] H. Lemke. Phys. St. Sol. (a), **75** (1), 473 (1983).
- [4] Х.С. Далиев, А.А. Лебедев, Н.А. Султанов, В. Экке. ФТП, 19 (2), 338 (1985).
- [5] Г.К. Азимов, С.З. Зайнабидинов, Ю.И. Козлов. ФТП, 23 (10), 1890 (1989).
- [6] А.Т. Мамадалимов, А.А. Лебедев, Е.В. Астрова. Спектроскопия глубоких центров в полупроводниках (Ташкент, Университет, 1999).
- [7] Л.С. Берман, А.А. Лебедев. Емкостная спектроскопия глубоких центров (М., Наука, 1981).
- [8] G.V. Lucovsky. Sol. St. Commun. 3, 299 (1965).
- [9] А.Т. Мамадалимов, С.С. Кахаров, Ш. Махкамов, П.К. Хабибуллаев. Известия АН УзСССР. Сер. физ.-мат. наук, № 4, 53 (1980).

Редактор Т.А. Полянская

## An investigation of photocapacitance of diodes fabricated from Si doped with vanadium

H.T. Igamberdiev, A.T. Mamadalimov, R.A. Muminov, T.A. Usmanov, Sh.A. Shoyusupov

The Mirzo Ulugbek University of Uzbekistan, 700174 Tashkent, Uzbekistan

**Abstract** The parameters of vanadium levels in *n*- and *p*-Si have been found by a photocapacitance method. It is found that the injection vanadium into *n*-Si created the levels only on the upper part of forbidden zone with the ionization energies above  $E_c - 0.21$ ,  $E_c - 0.52 \text{ eV}$  while in *p*-Si on both the upper and the lower parts of the forbidden zone:  $E_c - 0.26$ ,  $E_v + 0.31$ ,  $E_v + 0.42$ ,  $E_v + 0.52 \text{ eV}$ . It is revealed that for all vanadium levels the section of the photoionization of electrons was larger than that of holes. It is shown that the electrically active vanadium center concentration in *n*- and *p*-Si depends on impurities with shallow levels, as well as on the diffusion time.